PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-278808

(43)Date of publication of application: 16.11.1988

(51)Int.Cl.

B29C 33/40 // B29C 43/36 B29C 45/26

B29C 51/36

(21)Application number: 62-112437

(71)Applicant: TOKAI CARBON CO LTD

(22)Date of filing:

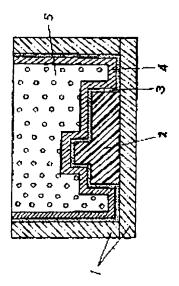
11.05.1987

(72)Inventor: ENOMOTO MITSUO

(54) RESIN MOLD

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve remarkably the durability of a mold to have less abrasive deterio ration and high hardness by constituting the surface resin layer of the mold of the resin in which the whisker with high mechanical strength is dispersed and composited. CONSTITUTION: Whisker is composed of acicular crystals having 0.1W1μm in diameter and 50W200 of aspect ratio, and the whisker such as SiC or Si3N4, etc. is preferable. The surface of a base mold 2 and the inner surface of a core box are coated with the mold releaser such as wax. The whisker of a prescribed concentration is mixed with the thermosetting resin such as urethane resin, etc., and is dispersed uniformly by agitation, and then the surface of the base mold 2 is coated or sprayed with said mixture in a prescribed thickness, whereby the resin layer 3 reinforcing the surface of a resin mold, is molded. Next, said layer 3 is coated or sprayed with the mixture of the thermosetting resin such as epoxy resin or urethane resin, etc., metallic powder and glass fiber



chop, thereby laminate-molding an intermediate paste layer 4. Then, the packing material 5 made by mixing glass fiber chop, fine powder of Al2O3, SiC, etc. and thermosetting resin with silica sand, is filled in said paste layer, and after it has been fully hardened by pushing and cured under heating, it is removed from the core box. Thus, the resin mold is obtained.

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-278808

(f) Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)11月16日

B 29 C B 29 C 33/40 43/36

8415-4F 7639-4F 6949-4F 6660-4F

45/26 51/36

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

49発明の名称

樹脂型

創特 昭62-112437

昭62(1987)5月11日 ❷出

⑫発 明 者 榎 本

三男

静岡県御殿場市川島田940-5

犯出 顖 人

東海カーボン株式会社

東京都港区北青山1丁目2番3号

30代 理

弁理士 高畑 正也

明

1. 発明の名称

料 順

2. 特許請求の範囲

- 1. 樹脂型の表面に、ウイスカーを複合強化し た樹脂層を形成してなる樹脂型。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は射出成形、プレス成形あるいは真空成 形等に用いられる樹脂型、とくに耐久性の優れた 樹脂型に関する。

〔従来の技術〕

対出成形やプレス成形あるいは真空成形等に用 いられる成形型は会型が一般的に使用されている が、金型は切削加工が容易でなく、また高値にな る欠点がある。そこで、この金型に代えて加工が 容易であり、安価な樹脂型が使用されつつある。 樹脂型は、成形加工が容易なために寸法精度に優 れ、また表面平滑性も高いので、とくに少量生産

品の成形型として広く利用されている。

一般に樹脂型は、木製のコアポックス内に樹脂 型のモデルとなる基型を固定し、基型の表面およ びコアポックス内面に麓ত刺を塗布し、その上に ゲルコート組、中間ペースト層を積層形成し、次 いで硅砂にガラス繊維チョップ、AliOs、SiC 等の充塡材および樹脂を混合したパッキング材を 充塡し、硬化した後コアポックスから基型を取外 すことによって製作されている。

通常、ゲルコート層はエポキシ樹脂、ウレタン 樹脂等の熱硬化性樹脂が用いられ、平滑な表面層 が形成される。また、中間ペースト層はガラス織 雌チョップと金属粉末および熱硬化性樹脂との混 合物により形成され、パッキング材との強固な接 合がはかられる。

〔 発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら、鬱黯は機械的強度が小さいため に成形型として使用する際に摩耗し聞く、耐久性 に欠ける問題点がある。

樹脂型の耐久性を向上させる目的で、アラミド

職載のチョップや短線能を分散した無硬化性樹脂により摩耗の著しい表面層を形成した樹脂型も提案されている(特別昭61~243859)が、更に耐摩耗性が高く耐久性が優れた樹脂型が要望されている。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、上記問題点を解決し、樹脂型衰面に 耐弾耗性の優れた強化樹脂圏を形成した樹脂型を 提供するものである。

すなわち本発明は、樹脂型の表面にウイスカー を複合強化した樹脂層を形成してなることを構成 的特徴とする。

ウイスカーは直径 0.1~1 μ m、アスペクト比50~200の針状単結晶からなり、結晶内の格子欠陥が殆んどないために極めて高度の機械的強度を育し、樹脂や金属等の強化材として育用されている。本発明は、ウイスカーの有する高度の植物に着目して、ウイスカー複合強化樹脂を用いて樹脂型のゲルコート層を形成するものである。本発明で用いるウイスカーとしては、例えばSiC

次いで、樹脂層3の上に、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂等の熱硬化性樹脂と金属粉末、ガラス機能チョップ等の混合物を塗布や吹き付けることにより、中間ペースト間4を積層形成する。その後、硅砂にガラス繊維チョップ、AgrOs。SIC等の散粉末および熱硬化性樹脂を混合したパッキング材5を充填して充分に突き固め、樹脂を加熱硬化した後、コアボックスを取外し、基型より離型することにより樹脂型が得られる。

このようにして、表面ゲルコート層としてウイ

やSi₃N₃等のウイスカーが好ましく選用される。

ウイスカー複合強化樹脂層の形成は、まずウイスカーを解機処理し、水あるいは有機溶媒等の適宜な溶媒中に分散させた後 通して凝集塊を除去して使用に供される。このウイスカーを所定の割合でエポキシ樹脂、ウレタン樹脂等の無硬化性樹脂液中に添加し、混合搅拌して均一分散えを調製し、この分散液を基型表面に塗布あるいは吹き付ける等の方法により樹脂層を形成することができる。

〔実施例〕

以下、本発明を実施例により説明する。

第1 図において、1 は樹脂型製作用の木製のコ アポックスである。コアポックス 1 内には、樹脂型のモデルとなる基型 2 を固定し、この基型 2 の 変面およびコアポックス 1 の内面にワックス等の 離型剤を堕布する。樹脂型の変面を強化する樹脂 層 3 は、ウイスカーを分散複合した樹脂で形成される。この樹脂脂 3 は、エポキシ樹脂、ウレタン 樹脂等の熱硬化性樹脂にウイスカーを所定濃度に

スカーで複合強化した樹脂層を有する樹脂型が一 体的に製作できる。

(発明の効果)

上紀構成に基づき、本発明の樹脂型は表面樹脂 間が機械的強度の優れたウイスカーを分散複合化 した樹脂により構成されているので、樹脂型表面 が著しく強化される。したがって、高硬度の成形 型として摩託劣化が少なく、大巾に耐久性の向上 をはかることができる。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の樹脂型の一例を示す断面図で ある。

1 …コアポックス、 2 …基型、 3 …樹脂層、4 …中間ペースト層、 5 …パッキング材。

特許出顧人 東海カーボン株式会社 代理人 弁理士 嶌 嬉 正 也

特開昭63-278808(3)

